

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20211123

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	工银瑞信：李磊；盘京投资：王莉；国新：胡梦真、白玥昕；中邮基金：陈子龙、龙超；华安资产：李亚鑫；中信建投：章合坤；东方基金：李泽；北京信托：高峰；方正证券：沈繁星；方正资管：赖彦杰；方正资管：傅岳鹏；远策投资：李博；华西证券：刘奕司。
时间	2021 年 11 月 23 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 二、问答环节 1、目前的产能情况如何？价格是否出现松动？ 目前看智能视频芯片、部分存储芯片、模拟芯片等供应链仍旧比较紧张。我们在努力争取更多的产能来保证客户的需求。 价格方面来看，消费类市场的芯片价格有松动迹象，但行业市场的芯片价格仍然比较稳定。 2、ISSI 的相关产品的明年的产能情况如何？ 今年 ISSI 产能比较缺的是 SRAM、Flash 和 Analog 产品线，明年产能预计会有所提高。DRAM 即便今年，产能一直也是比较好的，明年 DRAM 产品的成长性主要取决于市场情况，产能不太会是问题。

	3、模拟与互联芯片都有哪些产品？收入如何？ 模拟产品主要包括 LED Driver 产品，互联芯片主要有 LIN、CAN、GreenPHY、G.vn 等，除此之外这一产品线还有 MCU、触控传感芯片等，目前销量还不太大。模拟和互联产品线前三季度实现收入 2.85 亿人民币。 4、公司和韦尔合资的子公司目前如何？ 做消费类的 FLASH 产品，目前第一款产品已有样品收入，下一款产品正在研发中。 5、公司有 IPC 后端芯片吗？ 后端芯片在三季度末已经投片了，明年应该会有销售。 6、智能视频产品目前的工艺？目前只有消费类市场吗？ 目前主要销售的 IPC 芯片是 22nm，市场销售目前主要来自消费类市场，同时今年公司也进入了行业市场，我们的芯片可以满足行业市场和消费市场的需求。 7、公司 DDR4 产品情况？ 公司的 DRAM 产品一直在不断迭代升级，目前我们有 DDR4、LPDDR4 等产品，最新的制程是 25nm。在 DRAM 市场公司会随着市场需求不断更新工艺。 8、ISSI 的优势？ 公司和行业客户有着长期的合作关系，客户粘性高，公司产品具有高品质、高可靠性的特点，公司对客户的服务支持较好，整体来看 ISSI 的竞争优势还是很强的。 9、DRAM 产品车规级和通用型的差异在哪里？ 车规级产品对品质有严格的要求，例如在温度范围、可靠性、稳定性、良率等方面要求均较为严苛，因此从产品定义到生产参数等的整个流程和消费类市场的芯片都是存在差异的。 10、公司本部产品线的营销渠道情况？ 公司本部市场推广有自己的市场推广人员，北京矽成的销售网络遍布全球，目前北京矽成的销售渠道也在推广本部的部分产品。 11、公司会有新产品推出吗？ 公司目前产品线很多，每个产品线每年都会推出新产品。
--	--

	12、公司团队情况？招聘计划？ 目前公司员工八百多人，其中技术人员五百多人，公司每年都会有招聘计划，根据各部门需求进行招聘。 13、微处理器市场有什么新的市场拓展计划吗？ 微处理器主要面向智能物联网市场，这个市场具有多样化、碎片化的特点，但是市场机会也很多。公司 X2000 及后续更高性价比产品 X1600 系列的推出，将有助于我们这个产品线的成长。同时公司芯片产品自主研发，具有一定的成本优势，低功耗性能及设计灵活性，更有利于公司在相关领域的拓展。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 11 月 23 日